

他団体との交流・開催報告書

JCCI・Singapore International Chamber of Commerce (SICC) 共催懇親交流会



開催日時・場所 2026 年 7 月 30 日（木）18:00～20:00 ・日本人会

参加人数 計 148 名
JCCI 81 名
SICC 67 名

アンケート回答人数
8 名

満足度
87.5%

満足度内訳
大変満足 4 名
満足 3 名
どちらともいえない 1 名

開催概要

日本・シンガポール両国の友好とビジネス交流の促進を目的に、Singapore International Chamber of Commerce (SICC) との共催により、会員企業向け懇親交流会「SAKE and SATAY でカンパイ！」を標記の日時に開催いたしました。当日は、柿原会頭による歓迎挨拶の後、石川浩司駐シンガポール日本国大使より特別スピーチをいただきました。続いて、Guest of Honour (GOH) としてご臨席いただいたシンガポール外務省・貿易産業省政務大臣 ガン・シオ・ファン様よりご挨拶を賜りました。その後、ガン政務大臣、石川大使、ウォン・ジュー・セン SICC 会長、柿原会頭の 4 名による鏡開きを行い、ウォン会長のご発声をもって懇親交流会が始まりました。参加者の皆様には、日本食とシンガポール料理をお楽しみいただきながら、SICC 会員企業の皆様とのネットワークを構築し、親睦を深める貴重な機会となりました。本交流会の開催にあたり、共催いただきました SICC の皆様、ならびにご多忙の中ご参加いただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

【上段左から：柿原会頭による歓迎挨拶、石川浩司大使による特別スピーチ、GOH であるシンガポール外務省・貿易産業省政務大臣 ガン・シオ・ファン様による開会挨拶、VIP4 名による鏡開き、ウォン・ジュー・セン SICC 会長による乾杯のご発声、SICC 事務局長 Bita 氏による閉会挨拶／下段：懇親交流の様子】



参加者の声

「普段お会いできない様々な業界や国籍の方と交流する機会を得ることができた」

「ネットワーキングによって新たな出会いがあった」

「普段、交流できない SICC のメンバー、普段の理事会では会えない JCCI メンバーと交流できてよかった」